

オンライン開催！！

北陸技術交流テクノフェア 2020 on the Web

『新製品・新技術プレゼンテーション』

受講者募集のご案内

企業の技術シーズや新製品など技術に関わる様々な情報についてオンライン会議システム「Zoom」を使ってプレゼンテーションを行って頂きます。Web上で気軽に企業の技術情報が認識できるチャンスです。※事前登録制となっておりますので、ご希望の方は後述のスケジュール表をご覧の上でお申込下さい。

新製品・新技術プレゼンテーションの特徴

①最新技術が学べる

毎回、様々な分野の企業が自社の技術シーズや製品情報についてプレゼンテーションを行っており、時流に即した内容が学べます。今回は「情報通信」「機械・精密」の分野を中心にした技術をご紹介します。

②Web上で受講できる

通常のプレゼンテーションは、展示会の会場で行っていましたが、スケジュールの都合で聴講出来ないケースがありました。今回はオンラインでの開催になり、場所的・時間的な制約なく気軽にプレゼンを聞けます！！

③アーカイブでも見れる

ライブ配信が終了した企業のプレゼンの一部はテクノフェアのHP上に期間中は掲載しますので、何度でも復習できます！！

1. 日 時 2020年11月13日(金)、16日(月)、18日(水)
※詳細なタイムスケジュール等については、裏面をご参照ください。
2. 場 所 オンライン(パソコン、タブレット端末等から)受講
Web会議システム「Zoom」での配信です。
※一部動画については、後日HP上でもアーカイブ配信予定です。
3. 受講料 無料
4. 発表分野 機械・精密、情報通信、建設、化学、環境・エネルギーなど
5. 申込〆切 令和2年11月11日(水)
※申込を頂いた方には、メールアドレス宛に受講用URLをお送りします。
6. 発表スケジュール ※発表順は、都合により前後する場合がございます。

プレゼンの詳細は裏面をご確認下さい。

11月13日(金)

番号	時間	発表テーマ	発表分野	発表者
①	9:00～ 9:20	コンクリートの壁面を登攀しながら欠陥探査をする点検ロボット	③建設	富山県立大学 工学部 准教授 内田 慎哉 氏
②	10:00～ 10:20	福井大学先端マテリアル創造ものづくり研究室の研究紹介	②情報通信	国立大学法人福井大学学術研究院工学系部門 知能システム工学講座 准教授 庄司 英一 氏
③	11:00～ 11:20	リバースエンジニアリング(部品再生)にも対応可能	①機械・精密	株式会社ナンゴー 営業部工場長 木村 博高 氏
④	13:30～ 13:50	安全に『水素』を利用する為の検査技術と溶接技術の開発	①機械・精密 ⑧環境・エネルギー	株式会社ナカテック ナカテックグループ 技術開発研究所 所長 羽木 秀樹 氏

11月16日(月)

番号	時間	発表テーマ	発表分野	発表者
⑤	10:00～ 10:20	バリの出ないドリルの構造、製品情報	①機械・精密	株式会社ギケン 代表取締役 社長 石川 義一 氏
⑥	11:00～ 11:20	AI×従来式画像処理を組み合わせた画像検査システムをご提案。	①機械・精密 ②情報通信	三谷商事株式会社 ビジュアルシステム部 竹島 哲 氏
⑦	14:00～ 14:20	軽量、高強度な炭素繊維複合材「タフジット」	④化学	フクビ化学工業株式会社事業開発本部 新規技術開発部 部長 兼岩 秀和 氏
⑧	15:00～ 15:20	φ0.1 細線ワイヤーによるスリット加工	①機械・精密	大成精工株式会社 部長 倉内 竜也 氏

11月18日(水)

番号	時間	発表テーマ	発表分野	発表者
⑨	9:00～ 9:20	高感度 MEMS 音響センサを用いたヘルスケアモニタリング	①機械・精密	富山県立大学工学部 講師 野田 堅太郎 氏
⑩	10:00～ 10:20	業務効率化(RPA) ツール「WinActor」	②情報通信	日本ソフト開発株式会社 DX 営業推進 グループ リーダー 卯路 雄一 氏
⑪	11:00～ 11:20	触らぬ紙にコロナなし！電子決裁×文書管理で安心・安全を実現	②情報通信	タスク株式会社 カスタマーリレーション本部 福岡 雅則 氏
⑫	13:00～ 13:20	射出成形用微細ナノ加工ハイブリッド金型の開発	④化学	富山県立大学工学部 教授 竹井 敏 様
⑬	14:00～ 14:20	ステンレスねじの焼き付き・カジリの弛緩剤	①機械・精密	池田金属工業株式会社北陸営業所 営業企画室 澤田 芳伸 様

お申込・お問い合わせ先

福井商工会議所 技術交流テクノフェア実行委員会(事務局:まちづくり・産業振興課)

T E L : 0 7 7 6 - 3 3 - 8 2 5 2 FAX : 0 7 7 6 - 3 6 - 8 5 8 8

E-mail : technofair@fcci.or.jp H P : <http://www.technofair.jp/>



HP から申込
可能です。

企業・団体名			住所	〒 —	
TEL	— —		E-mail		
部署・役職①		氏名①		申込番号	
部署・役職②		氏名②		申込番号	

※ご記入頂いた内容は、福井商工会議所からの各種連絡・情報提供に利用させて頂くことがあります。